

以掃描探針顯微鏡製作鏽錳氧穿隧磁阻元件之特性研究

張英璿、李得勝、王立民

E-mail: 322142@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究主要探討以掃描探針顯微鏡(Scanning probe microscopy)之微影蝕刻技術(Lithography)製作與特性，試著製作出約瑟芬穿隧元件之弱連接處，並研究其特性變化。使用射頻磁控濺鍍系統(RF magnetron sputtering)於鈦酸鋇 (SrTiO_3) 基板上，成長膜厚150 nm的鏽錳氧磁性薄膜，再利用黃光微影技術(Photolithography technology)和離子蝕刻技術(Ion etching)製作出微橋圖形，最後再由原子力顯微鏡(AFM)作出奈米級氧化物，最後實驗結果顯示當我們施加偏壓在8V，掃描速度在0.05 $\mu\text{m}/\text{scn}$ ，下針壓力為0.8nN時，所觀察到的溫度對電阻、溫電對磁組變化率，會接近穿隧元件之特性，在10K時磁組變化率有0.47%以上。以穿隧效應來說校果並不顯著，但是也顯示著此技術對於量子干涉元件(SQUID)仍有改善的空間。

關鍵詞：黃光微影蝕刻、掃描探針顯微鏡、鏽錳氧

目錄

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| 封面內頁 簽名頁 授權書 | iii | 中文摘要 | iii |
| iv 英文摘要 | iv | v 誌謝 | v |
| vi 目錄 | vi | vii 圖目錄 | vii |
| iv 表目錄 | iv | xi 第一 | xi |
| 第一章 序論 1.1 研究背景 | 1 | 1.2 研究方法 | 1 |
| 3 1.3 磁性穿隧元件 | 3 | 6 第二章 基礎原理 2.1 磁阻的介紹 | 6 |
| 8 2.11 穿隧磁阻 | 8 | 9 2.2 自旋極化率之計算 | 9 |
| 11 2.3 磁異向性 | 11 | 12 2.4 電阻-磁場關係圖形探討 | 12 |
| 2.5穿隧障壘之計算 | 15 | 15 第三章 實驗樣品成長與製作微橋量測 3.1 樣品製備 | 15 |
| 17 3.1.1 薄膜製程 | 17 | 18 3.1.2 真空鍍膜系統與薄膜成長 | 18 |
| 19 3.2黃光微影製程 | 19 | 22 3.3 掃描探針顯微鏡微影蝕刻製程 (SPM Lithography) | 22 |
|) 25 3.4特性量測系統 | 25 | 29 第四章 結果與討論 4.1 以不同電壓氧化微橋之效應 | 29 |
| 31 4.2 以偏壓製做氧化物層的磁阻改變 | 31 | 39 4.2.1 微橋的電阻與溫度比較 | 39 |
| 39 4.2.2 樣品電阻與外加磁場的關係 | 39 | 41 4.2.3 磁阻和外加磁場的變化 | 41 |
| 46 參考文獻 | 46 | 47 第五章 結論 | 47 |
| 圖目錄 圖1.1 SPM示意圖 | 2 | 圖1.2 粒子的動能 E_k 與能量障壘 V_0 。電子的穿隧 | 2 |
| 效應。穿隧電流 I_t 與距離 d 的關係圖 | 4 | 圖1.3 (a) 平面三明治, (b) 雙磊晶, (c)階梯, (d) 弱鏈 | 4 |
| 結構, (e) 雙晶體, 及(f) 階梯式等元件 | 5 | 圖1.4 SPM應用於奈米尺度之示意圖 | 5 |
| 5 圖2.1 電子狀態密度之示意圖, 左圖為Ni, 右圖為LSMO, 由電子向上自旋與向下自旋之能帶差可算出極 | 10 | 圖2.2 軸較長的橢球體(Prolate | 10 |
| 化率, LSMO之極化率可達到100% | 10 | Spheroid) | 13 |
| 13 圖2.3 R-H關係圖之butterfly特性曲線 | 14 | 圖2.4 WKB穿隧能障 | 14 |
| 示意圖, 假設穿隧能障為一個方型之障壘, 能障高度為 V_{bi} | 15 | 圖2.5 穿隧 | 15 |
| 障壘 V_{bi} 與 $R_j A$ 之關係圖 | 16 | 圖3.1 本實驗磊晶與蝕刻製程系統之實體照片圖 | 19 |
| 圖3.2 本實驗磊晶與蝕刻製程系統之示意圖 | 20 | 圖3.3 DLC與LSMO薄膜的濺鍍腔體 | 20 |
| 21 圖3.4 離子束蝕刻系統內部架構圖 | 22 | 圖3.5 黃光製程的步驟 | 22 |
| 22 圖3.6 黃光製程示意圖 | 23 | 圖3.7 DC sputter系統實際圖 | 23 |
| 24 圖3.8 陽極氧化作用製作流程圖 | 26 | 圖3.9 左邊選取的區域為我們所設 | 26 |
| 定的陽極氧化路徑, 右邊為陽極氧化可設定之參數, 如掃描速率Z軸下壓力量偏壓大小等 | 28 | 圖3.10 本實驗所使用的接觸 | 28 |
| 式陽極氧化之示意圖 | 28 | 圖3.11 低溫量測系統示意圖 | 30 |
| 圖4.1 左邊為陽極氧 | 32 | 圖4.2 (a) 微橋 | 32 |
| 化作用的表面圖, 右邊為使用conductive AFM所掃描的Conductive mapping圖形 | 32 | 圖4.2 (b) 樣品以偏壓5V之氧化結果顯示圖 | 34 |
| 圖4.2 (a) 微橋 | 33 | 圖4.2 (c) 樣品以偏壓6V之氧化結果顯示圖 | 34 |
| 氧化路徑3D圖 | 33 | 圖4.2 (d) 樣品以偏壓7V之氧化結果顯示圖 | 35 |
| 35 圖4.2 (e) 樣品以偏壓8V之氧化結果顯示圖 | 35 | 圖4.3 (a) 樣品以壓力0.6nN之氧化結果顯示圖 | 37 |
| 37 圖4.3 (b) 樣品以壓力0.7nN之氧化結果顯示圖 | 37 | 圖4.3 (c) 樣品以壓力0.8nN之氧化結果顯示圖 | 37 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 38 圖4.4 (a) 未破壞之微橋R-T圖 | 40 圖4.4 (b) 經過氧化作用之微橋R-T圖 |
| 40 圖4.5 (a) 溫度為250K時，電阻變化與外加磁場關係圖 | 41 圖4.5 (b) 溫度為200K時，電阻變化與外加磁場關係圖 |
| 42 圖4.5 (c) 溫度為150K時，電阻變化與外加磁場關係圖 | 43 圖4.6 (a) 溫度150K，氧化作用製程8V的磁阻變化率與外加磁場關係圖 |
| 44 圖4.7 氧化作用之微橋之TMR與溫度關係圖 | 45 表目錄 表 2.1 五種磁阻的比較 |
| 9 表 3.1 濺鍍條件 | 19 表 4.1 樣品氧化作用的參數 |
| 33 表 4.2 第二LSMO微橋樣品氧化作用的參數 | 36 表 4.3 不同溫度各樣品MRmax之比較表 |

參考文獻

- [1] G. Bining, H. Rohrer, *Helv. Phys. Acta.* 55, 726 (1982).
- [2] G. Bining, C. F. Quate, Ch. Gerber, *Phy. Rev. Lett.* 56, 930 (1986).
- [3] Y.Z.Li, L.Vazquez, R.Piner, R.P.Andres, *Appl. Phys. Lett.*, vol.54, pp.1424 (1989).
- [4] T.R.Albercht, M.M.Dovek, *Appl. Phys. Lett.*, vol.55, pp.1727 (1989).
- [5] Insang Song, Byong Man Kim, Gwangseo Park, *Appl. Phys. Lett.*, vol.76, pp.5 (2000).
- [6] M. Faucher, T. Fournier, B. Pannetier, C. Thirion, W. Wernsdorfer, J.C. Villegier, V. Bouchiat, "Niobium and niobium nitride SQUIDs based on anodized nanobridges made with an atomic force microscope", *Physica C* 368, pp.211-217 (2002).
- [7] V. Bouchiat, M. Faucher, C. Thirion, W. Wernsdorfer, T. Fournier, B. Pannetier, "Josephson junctions and superconducting quantum interference devices made by local oxidation of niobium ultrathin films", *Appl. Phys. Lett.*, Vol 79, No.1 (2001)
- [8] Ing-Shouh Hwang, *Scanning Probe Microscopy: Principles and Applications* 科儀新知第二十六卷第四期94.2
- [9] K. Char, M. S. Colclough, L. P. Lee, and G. Zaharchuk, "Extension of bi-epitaxial Josephson junction process to various substrates", *Appl. Phys. Lett.*, 59, 2177 (1991)
- [10] S.P. Isaac, N.D. Mathur, J.E. Evetts, and M.G. Blamire, *Appl. Phys. Lett.* 72, 2038 (1998).
- [11] Kiejun Lee and Ienari Iguchi, "Josephson effects in YBaCuO grain boundary junctions on (100) MgO bicrystal substrates", *Appl. Phys. Lett.* 66, 769 (1995)
- [12] 張慶瑞, 中華民國磁性技術協會會訊, 第十九期, 1999, p.5
- [13] *Phys. Rev. Lett.* 54A, 225 (1975)
- [14] M. Julliere, *Phys. Lett.* 54A, 225 (1975)
- [15] L.M. Wang et al. / *Thin Solid Films* 457 (2004) 359 – 364 "Effects of step-edge conditions on the magnetoresistance of La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ tunneling junctions"
- [16] L.M. Wang et al. / *J. Appl. Phys.*, Vol. 95, No. 9, 1 May 2004, "Room-temperature tunneling magnetoresistance in La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ step-edge junctions"
- [17] 大葉大學, 連桂興, 94年碩士論文
- [18] Liming Tsau, Dawen Wang, K.L. Wang, "Nanometer scale patterning of silicon (100) surfaces by an atomic force microscope operating in air", *Appl. Phys. Lett.*, vol.64, pp.2133, (1994).
- [19] E.S. Snow, P.M. Campbell, "Fabrication of Si nanostructures with an atomic force microscope", *Appl. Phys. Lett.*, vol.64, pp.1932, (1994).
- [20] K. Ueno, R. Okada, K. Saiki, A. Koma, *Surf. Sci.* 514, 27 (2002).
- [21] M. Tello, R. Garcia, *Appl. Phys. Lett.* 79, 424 (2001).
- [22] H. Bloe, G. Staikov, J. W. Schultze, *Electrochim. Acta* 47, 335 (2001).
- [23] S. Gwo, C. L. Yeh, P. F. Chen, Y. C. Chou, T. T. Chen, *Appl. Phys. Lett.* 74, 1090 (1999).
- [24] X. Jin, W. N. Unertl, *Appl. Phys. Lett.* 61, 657 (1992).
- [25] 大葉大學, 黃威嘉, 98年碩士論文
- [26] Run-Wei Li, Teruo Kanki, Motoyuki Hirooka, Akihiko Takagi, and Takuya Matsumoto, *Appl. Phys. Lett.*, vol.84, pp.14 (2004).
- [27] Stuart C. Wimbush, Minoru Tachiki, Eiji Takayama-Muromachi, Hideo Itozaki, "Atomic Force Microscope Based Lithography of YBa₂Cu₃O_{7-x} Thin Films", *Japanese Journal of Applied Physics*, Vol. 45, No. 7, pp. 5742-5745 (2006).
- [28] K. Char, M. S. Colclough, S. M. Garrison, N. Newman, and G. Zaharchuk, "Bi-epitaxial grain boundary junctions in YBa₂Cu₃O₇", *Appl. Phys. Lett.* 59, pp.733, (1991).
- [29] K. Char, M. S. Colclough, L. P. Lee, and G. Zaharchuk, "Extension of bi-epitaxial Josephson junction process to various substrates", *Appl. Phys. Lett.*, 59, pp.2177, (1991).
- [30] Yu. A. Boikov, A. L. Vasiliev, and T. Claeson, "Biepitaxial Josephson junctions with high current density based on YBa₂Cu₃O_{7-x} films on silicon sapphire", *J. Appl. Phys.* 77, 1654 (1995).
- [33] Kiejun Lee and Ienari Iguchi, "Josephson effects in YBaCuO grain boundary junctions on (100)MgO bicrystal substrates", *Appl. Phys. Lett.* 66, 769 (1995).
- [31] I. V. Borisenko, P. B. Mozhaev, G. A. Ovsyannikov, K. Y. Constantinian, E. A. Stepanov, "Superconducting current-phase relation in high-T_c symmetrical bicrystal junction", *Physica C* 368, 328, (2002).
- [32] J. Gao, Y. Boguslavskij, B. B. G. Klopman, D. Terpstra, R. Wijbrans, G. J. Gerritsma, and H. Rogalla, *J. Appl. Phys.* 72, 575, (1992).
- [33] J. Gao, W. A. M. Aarnink, G. J. Gerritsma, and H. Rogalla, *Physica C* 171, 126 (1990); see also *IEEE Trans. Magn.* MAG-27, 3062, (1991)

